

産技研ベテラン研究員による、役立つ！ものづくり基盤技術・交流セミナー（第2回）

高分子系微粒子の基礎と応用

～接着剤、塗料から医療分野まで～

主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所

開催日 平成28年 **7/1（金）**
 時間 **18：30～20：00**（セミナー） **20：00～21：00**（交流会）
 場所 **クリエイション・コア東大阪** 南館2階第1会議室
 東大阪市荒本北1-4-1（近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分）



講師： 繊維・高分子科 科長 木本 正樹

高分子微粒子は、比較的古くから接着剤や塗料などの身近な用途で利用されてきましたが、近年ディスプレイ用材料、反射防止膜、薬剤キャリア、診断薬、など多彩な分野で用いられるようになってきました。本セミナーでは、高分子系微粒子の合成法や複合化、評価方法の基礎から、従来製品、新たな分野での応用展開まで、産技研での開発例も含めて、幅広く解説します。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話ししますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

参加費無料（交流会は1,000円）

定員 各回 20名（先着順）

ものづくり中小企業

お申込み

「インターネット」または「FAX（下記の申込書に記載）」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。

お問合せ先

ものづくりビジネスセンター大阪（南浦・眞鍋） TEL：06（6748）1052

CHECK!

MOBIO
<http://www.m-osaka.com>

検索

から「MOBIO Cafe 開催案内」をご覧ください。

参加申込書

FAX 06-6748-1062 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままFAXして下さい。

参加者氏名		企業名 部署・役職	
電話番号		FAX番号	
E-Mail			
住所	〒		
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない		

※ 交流会は20:00より、南館2階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費1,000円）

※ 本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。